

Y10

Android 快速移植指南

文档履历

版本号	日期	制/修订人	制/修订记录
V1.0	2014-06-09		初始版本
V2.0	2014-07-22		1 增加场景管理
V 2.0	2014-07-22		2 增加 sysconfig 修改说明和 debug 模式说明

目录

Y10				1
1.	概过	<u>È</u>		5
	1.1.	名证	司解释	5
2.	方案	ミ定制		6
	2.1.	ove	erlay 说明	6
		2.1.1.	为产品添加 Overlay 目录	6
		2.1.2.	改变 mk 文件来添加 overlays 的编译项	6
		2.1.3.	在 overlay 目录下创建资源文件	7
	2.2.	预装	裝 APK	7
		2.2.1.	默认预装 APK	7
		2.2.2.	预装到 system/app 目录	7
		2.2.3.	预装到 system/preinstall 目录	8
	2.3.	配置	置 data 分区	8
	2.4.	修改	改启动 LOGO	8
	2.5.	修改	改启动动画	9
	2.6.	修改	改充电图标	9
	2.7.	定制	制 recovery 功能	9
		2.7.1.	键值的查看	9
		2.7.2.	按键选择	10
		2.7.3.	功能使用	10
	2.8.	内存	字自适应	10
	2.9.	配置	置单用户说明	11
3.	模垻	中配置		14
	3.1.	自复	定义按键配置	14
		3.1.1.	KEY 的硬件原理	14
		3.1.2.	驱动与硬件对应的关系	14
		3.1.3.	Android 按键功能的映射	15
	3.2.	Wil	Fi/BT 配置	15
	3.3.	LCI	D Panel 配置	15
		3.3.1.	配置文件的修改	15
		3.3.2.	配置 UI 方向属性	18
	3.4.	Tou	uch Panel 配置	18
		3.4.1.	配置文件的修改	18
		3.4.2.	Android 层的配置修改	19
		3.4.3.	touch panel 驱动使用说明	20
	3.5.	G-S	Sensor 配置	21
		3.5.1.	打包配置文件修改	22
		3.5.2.		
	3.6.	Can	mera 配置	
		3.6.1.	打包配置文件修改	
		3.6.2.	Android 层的配置修改	25
		3.6.3.	Camera 参数配置	25

第 4 页 共 39 页

	3.7. 震		28
	3.7.1.	配置文件修改	28
	3.7.2.	Android 层配置修改	28
	3.8. SI	D 卡配置	28
	3.9. C	TP 与 Sensor 自动检测使用说明	29
	3.9.1.	GSENSOR 自适应使用说明	30
	3.9.2.	Recovery 功能 tp 的自适应使用说明	31
	3.10. 安	子全控制配置	33
4.	Settings 设置	型 <u>且</u>	34
	4.1. 默	试 LCD 关闭时间设置	34
	4.2. 默	认亮度设置	34
	4.3. 默	试字体大小设置	34
	4.4. 蓝	[牙选项设置	34
	4.5. M	liracast 功能设置	34
	4.6. 快	! 速开关机功能设置	34
5.	Launcher 及	大界面设置	35
	5.1. 电	1池电量百分比显示	35
	5.2. 默	认壁纸设置	35
	5.3. 添	加壁纸	35
	5.4. La	auncher 默认图标和快捷栏设置	35
	5.5. 下	·拉菜单 QuickSetting 中的开关显示	36
6.	场景管理		36
	6.1. 目	的	36
	6.2. 配	<u> 1置</u>	36
7.	系统调试		38
	7.1. 生	E成 debug 固件	38
	7.2. 修	6改系统配置和 debug 模式	38
	7.2.1.	修改 sys_config 配置	38
	7.2.2.	debug 模式	38
	7.3. 使	I用 fastboot	38
	7.3.1.	进入 fastboot 模式	38
	7.3.2.	fastboot 常用命令	39
8	Declaration		39

1. 概述

Y10 平台快速移植文档,本文基于 Y10 airforce-y3 方案。

1.1.名词解释

- 1. vendor-name softwinner
- 2. device-name airforce-y3
- 3. product-name airforce_y3

2. 方案定制

方案目录 device/vendor-name/device-name/

2.1. overlay 说明

Android overlay 机制允许在不修改 apk 或者 framework 源代码的情况下,实现资源的定制。以下几类能够通过 overlay 机制定义:

- 1. Configurations (string, bool, bool-array)
- 2. Localization (string, string-array)
- 3. UI Appearance (color, drawable, layout, style, theme, animation)
- 4. Raw resources (audio, video, xml)

更详细的资源文件可浏览 android 网站:

http://developer.android.com/guide/topics/resources/available-resources.html

2.1.1. 为产品添加 Overlay 目录

有两种不同的 overlay 目录定义:

- PRODUCT_PACKAGE_OVERLAYS 用于指定产品
- 2. DEVICE_PACKAGE_OVERLAYS 用于同一设备模型的一系列产品

如果包含同一资源,那么 PRODUCT PACKAGE OVERLAYS 将覆盖

DEVICE_PACKAGE_OVERLAYS 。如果要定义多个 overlays 目录,需要用空格隔开,同一资源的定义,将使用先定义的目录中的资源。

在方案目录下创建 overlay 和 product-name/overlay 目录, 分别用于 device 通用及 product 使用的 overlay 文件夹。

2.1.2. 改变 mk 文件来添加 overlays 的编译项

在文件 device/vendor-name/device-name/product-name.mk 中添加:

PRODUCT PACKAGE OVERLAYS := \

device/vendor-name/device-name/product-name/overlay \

\$(PRODUCT PACKAGE OVERLAYS)

DEVICE_PACKAGE_OVERLAYS := \

device/vendor-name/device-name/overlay \

\$(DEVICE PACKAGE OVERLAYS)

注:

必须加上\$(PRODUCT_PACKAGE_OVERLAYS)变量否则将找不到默认资源。

2.1.3. 在 overlay 目录下创建资源文件

在 overlay 目录下创建和要替换资源所在文件相同的路径的文件,此路径是相对于 android platform 目录。如替换 framework-res 路径为: platform/framework/base/core/res/res/value/config.xml 中的某一项,则在 overlay 中创建对应的路径: overlay/framework/base/core/res/res/value/config.xml 并添加要修改的一向配置,如:

2.2. 预装 APK

预装 apk 安装有两种方法,可以安装到 system/app 目录下,也可以安装到 system/preinstall 目录下。注: apk 名字不能含有中文、空格等特殊字符。

2.2.1. 默认预装 APK

APK	说明
FileExplore	文件管理器
Update	OTA 升级
DragonFire	工厂测试应用
DragonPhone	工厂测试应用

由于涉及版权问题,建议不安装 GAPP 应用,GMS 需安装 Google 提供的正版 GAPP 应用。

2.2.2. 预装到 system/app 目录

1. 将 apk 使用 winrar 打开,将 lib/armeabi 下的 so 库解压到 device/vendor-name/device-common/prebuild/apklib/目录中中,并在同目录的 Android.mk 文件中加入:

```
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE_TAGS := optional
LOCAL_PREBUILT_LIBS := libjni1.so libjni2.so(so 库的文件名,建议将同一 apk 的 so 库写在一起,空格隔开;编译系统会根据文件名自动生成模块名,如对应的:libjni1 和 libjni2)include $(BUILD_MULTI_PREBUILT)
```

2. 将 apk 放入 device/vendor-name/device-common/prebuild/apk/目录中,并且在同目录的 Android.mk 文件中加入:

```
include $(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE := APK_MODULE_NAME(模块的唯一名字)

LOCAL_MODULE_TAGS := optional

LOCAL_OVERRIDES_PACKAGES := OVERRIDES_MODULE(要替代的模块)
```

LOCAL_SRC_FILES := name.apk (同目录下 apk 的文件名)

LOCAL MODULE CLASS := APPS

LOCAL_MODULE_SUFFIX := \$(COMMON_ANDROID_PACKAGE_SUFFIX)

LOCAL_CERTIFICATE := PRESIGNED

LOCAL_REQUIRED_MODULES := libjni1 libjni2 (apk 包含的 so 库的模块名,多个可用空格隔开) include \$(BUILD_PREBUILT)

3. 在方案 mk 文件(device/vendor-name/device-name/product-name.mk)中 PRODUCT_PACKAGES 项中加入:

PRODUCT PACKAGES += APK MODULE NAME (apk 模块名字, 预装多个 apk 用空格隔开)

2.2.3. 预装到 system/preinstall 目录

1.这些 apk 将在系统第一次启动时安装到用户 data 目录,用户可自行卸载。

2.将 apk 放入 device/vendor-name/device-common/prebuild/preinstallapk/目录中,并且在同目录的 Android.mk 文件中加入:

include \$(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE := APK_MODULE_NAME (模块的唯一名字)

LOCAL_MODULE_TAGS := optional

LOCAL_CERTIFICATE := PRESIGNED

LOCAL MODULE PATH := \$(TARGET OUT)/preinstall

LOCAL MODULE CLASS := APPS

LOCAL SRC FILES := name.apk (同目录下 apk 的文件名)

include \$(BUILD PREBUILT)

3.在方案 mk 文件(device/vendor-name/device-name/product-name.mk)中 PRODUCT_PACKAGES 项中加入:

PRODUCT PACKAGES += APK MODULE NAME (apk 模块名字,预装多个 apk 用空格隔开)

2.3. 配置 data 分区

data 分区大小可以由 BoardConfig.mk 文件的 BOARD_USERDATAIMAGE_PARTITION_SIZE 指定,单位是字节。

注:

多用户方案一般将最后一个分区作为 data 分区,该分区大小是 Nand 或者 eMMC 总容量减去其他分区大小;如果需要烧写 data 分区镜像,分区大小需要预留一定预度,防止超出 Nand 或者 eMMC 容量。

2.4. 修改启动 LOGO

启动 LOGO 为初始引导阶段的 LOGO。

将启动 logo 放入位置: lichee/tools/pack/chips/sunxi/configs/device-name/bootlogo.bmp

2.5. 修改启动动画

将动画放入: device/vendor-name/device-name/media/bootanimation.zip

bootanimation 格式: bootanimation.zip 包含 part0 part1 文件夹和 desc.txt 文件, part0, part1 文

件夹里面放的是动画拆分的图片,格式为 png 或 jpg。desc.txt 文件内容如下:

800 480 15 p 1 0 part0 p 0 0 part1

说明:

第一行:800 为宽度,480 为高度,15 为帧数。第二行开始 p 为标志符,接下来第二列为循环次数 (0 为无限循环),第三项为两次循环之间间隔的帧数,第四项为对应的目录名。播放动画时会按照图片文件名顺序自动播放。

打包格式要求:

windows 使用 winrar 打包,选择 ZIP 格式,压缩标准要选"储存"; linux 下,zip -0 -r ../bootanimation.zip ./* linux 命令使用-0 指定压缩等级为最低等级 stored,即只归档不压缩,否则可能由于包格式问题引起动画显示为黑屏。打包完之后修改其权限值: chmod 777 bootanimation.zip

2.6.修改充电图标

替换 platform/system/core/charger/images/目录下图标,如图片数量不同需修改代码 platform/system/core/charger/charger.c

2.7. 定制 recovery 功能

Recovery 是 Android 的专用升级模式,用于对 android 自身进行更新;进入 recovery 模式的方法是,在 android 系统开机时,按住一个特定按键,则会自动进入 android 的 recovery 模式。

2.7.1. 键值的查看

按键是通过 AD 转换的原理制成。当用户按下某个按键的时候,会得到这个按键对应的 AD 转换的值。同时,所有的按键的键值都不相同,并且,键值之间都有一定的间隔,没有相邻。比如,键值可能是 5,10,15,20,但是不可能是 5,11,12,13。

为了方便用户查看不同按键的键值,这种方法要求连接上串口使用,因此适合于开发阶段使用。 具体步骤是:

把小机和 PC 通过串口线连接起来,设置屏幕焦点在串口调试软件上;用户开机之前,按住 PC 键盘上的数字键 "3";开机,等待,1 秒后可以松开电脑键盘;经过这样的步骤,用户会看到屏幕上有如下的打印信息出现:

welcome to key value test

press any key, and the value would be printed

press power key to exit

这表示系统已经进入了按键的键值测试模式,这种模式下将一直等待用户按下按键,并在串口 屏幕上把按键的键值打印出。这样,用户可以很方便地查看不同按键的键值。比如,当按下某一个 按键,用户可以看到如下的打印信息。

key value = 8

key value = 8

key value = 8

key value = 63

由于 AD 采用的速度非常快,所以同一个按键按下,屏幕上会出现多个值。用户可以看出,这

个按键的键值是 8。最后出现的 63 是松开按键的时候的采用,是需要去掉的干扰数据。因此,用户查看按键键值的时候只要关注前面打印出的数值,后面出现的应该忽略不计。

2.7.2. 按键选择

通常情况下,一块方案板上的按键个数不同,或者排列不同,这都导致了方案商在选择作为开机阶段 recovery 功能的按键有所不同。因此,系统中提供了一种方法用于选择进入 recovery 模式的按键:

在 efex\sys_config.fex 配置脚本中,提供了一项配置,用于选择按键的键值,如下所示:

[recovery_key]		
key_max	= 4	
key_min	= 6	

它表示,所选择用于作为 recovery 功能的按键的键值范围落在 key_min 到 key_max 之间,即 4 到 6 之间。由于所有按键的选择都可以通过前面介绍的方法查看,因此,假设用户要选的按键是 a,用户这里选择配置的方法是:

按照前面介绍的方法,读出所有按键的键值;

读出 a 的键值 a1,同时取出两个相邻于 a 的键值,记为 b1 和 c1, b1>c1;

计算出(a1+b1)/2, (a1+c1)/2, 分别填写到 key max 和 key min 处;

如果 a1 刚好是所有按键的最小值,则取 key_min 为 0; 如果 a1 刚好是所有按键的最大值,则取 key_max 为 63;

经过以上的步骤,就可以选择一个特定的按键进入 recovery 模式。取了一个平均值的原因是考虑到长时间的使用,电阻的阻值可能会略有变化导致键值变化,取范围值就可以兼容这种阻值变化带来的键值变化。

2.7.3. 功能使用

在 android 编译完毕之后,使用如下命令

\$ get uboot

\$ make otapackage

就可以在 platform/out/target/product/device-name/目录下生成一个 product-name-ota-buildtime.zip 文件。在系统启动时,按住设定的特定按键进入 recovery 模式,进入该模式后,可以选择升级文件升级。

2.8.内存自适应

内存自适应属性为 ro.memopt.disable, false 表示启用, true 表示不启用。启用后系统会根据内存 大小选择不同参数,如下:

	512M	1G
dalvik.vm.heapsize	184m	384m
dalvik.vm.heapstartsize	5m	8m
dalvik.vm.heapgrowthlimit	48m	96m
dalvik.vm.heapminfree	512K	2m
dalvik.vm.heapmaxfree	2m	8m

内存配置详细说明见文档《Y10 平板方案内存配置说明》。

2.9. 配置单用户说明

本节内容可参考 airforce-y3/patch/SingleUserPatch 下的补丁。可以在 airforce-y3/patch/SingleUserPatch 目录下执行
./apply-patches.sh

命令将 Y3 方案配置为单用户。

1.修改分区表配置(lichee/tools/pack/chips/sunxi/configs/device-name/sys_partition.fex),添加 data 分区:

```
----->mmcblk0p8/nande

[partition]

name = data

size = 2097152

user_type = 0x8000
```

并修改 UDISK 分区,添加属性:

```
;----->nandk, UDISK

[partition]

name = UDISK

user_type = 0x8100

downloadfile = "diskfs.fex"

verify = 0
```

2.设置用户数为 1, 修改文件 platform/framework/base/core/res/res/value/config.xml

```
<integer name="config_multiuserMaximumUsers">1</integer>
```

注:可通过 overlay 方式修改,具体请参照 2.1 overlay 说明。

- 3.修改方案 mk 文件 (device/vendor-name/device-name/product-name.mk), 删除 ro.sys.storage_type 属性定义,将 persist.sys.usb.config 属性的 mtp 改为 mass_storage。
 - 4.修改存储列表文件 platform/frameworks/base/core/res/res/xml/storage_list.xml:

```
android:emulated="false"
android:mtpReserve="0"
android:allowMassStorage="true"
android:maxFileSize="0"/>
<storage android:mountPoint="/mnt/usbhost"
android:storageDescription="@string/storage_usb"
android:primary="false"
android:removable="true"
android:emulated="false"
android:mtpReserve="0"
android:maxFileSize="0"/>
</StorageList>
```

注:可通过 overlay 方式修改,具体请参照 2.1 overlay 说明。

5.修改 device/vendor-name/device-name/fstab.sunxi,

```
-/dev/block/by-name/UDISK
                                                                     ext4
noatime,nosuid,nodev,nomblk_io_submit,barrier=1,noauto_da_alloc
wait,check,encryptable=/dev/block/by-name/databk
+/dev/block/by-name/data
                                                                   ext4
noatime, nosuid, nodev, nomblk\_io\_submit, barrier=1, noauto\_da\_alloc
                                                                           wait, check
+/devices/virtual/block/nandk
                                          auto
                                                                  vfat
                                                                          defaults
wait,check,noemulatedsd,voldmanaged=sdcard:auto
+/devices/platform/sunxi-mmc.2/mmc_host auto
                                                                           defaults
                                                                   vfat
wait,check,noemulatedsd,voldmanaged=sdcard:auto
```

删掉红色部分,添加蓝色部分。

6.修改 device/vendor-name/device-name/recovery.fstab

-/dev/block/by-name/UDISK	/data	ext4 de	efaults	defaults
+/dev/block/by-name/data	/data	ext4	defaults	defaults
+/dev/block/by-name/UDISK	/sdcard	vfat	defaults	defaults

删掉红色部分,添加蓝色部分。

7.修改 device/vendor-name/device-name/init.sunxi.rc

在 on init 中:

- mkdir /mnt/shell/emulated 0700 shell shell
- mkdir /storage/emulated 0555 root root

- mkdir /mnt/extsd 0700 media rw media rw
- mkdir /storage/extsd 0700 root root
- mkdir /mnt/usbhost 0700 media_rw media_rw
- mkdir /storage/usbhost 0700 root root

- export EXTERNAL_STORAGE /storage/emulated/legacy
- export EMULATED_STORAGE_SOURCE /mnt/shell/emulated
- export EMULATED_STORAGE_TARGET /storage/emulated
- # Support legacy paths
- symlink /storage/emulated/legacy /sdcard
- symlink /storage/emulated/legacy /mnt/sdcard
- symlink /storage/emulated/legacy /storage/sdcard0
- symlink /mnt/shell/emulated/0 /storage/emulated/legacy
- + mkdir /mnt/sdcard 0700 shell shell
- + mkdir /mnt/extsd 0700 shell shell
- + mkdir /mnt/usbhost 0700 shell shell

+

- + symlink /mnt/sdcard /sdcard
- + export EXTERNAL_STORAGE /mnt/sdcard

删掉红色部分,添加蓝色部分。

在 on fs 中,加入:

format userdata /dev/block/by-name/UDISK LABEL

删除服务定义:

```
# virtual sdcard daemon running as media_rw (1023)
service sdcard /system/bin/sdcard -u 1023 -g 1023 -l /data/media /mnt/shell/emulated
    class late_start

service fuse_extsd /system/bin/sdcard -u 1023 -g 1023 -w 1023 -d /mnt/extsd /storage/extsd
    class late_start
    disabled

service fuse_usbhost /system/bin/sdcard -u 1023 -g 1023 -w 1023 -d /mnt/usbhost
/storage/usbhost
    class late_start
    disabled
```

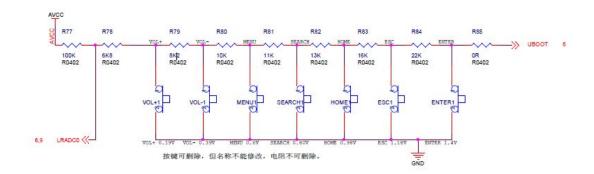
3. 模块配置

3.1. 自定义按键配置

3.1.1. KEY 的硬件原理

目前 KEY 检测使用了 ADC 转换的原理实现的,由于该原理的限制,所以不能区分组合键(功能键,不包括电源键);按照目前公版原理图,0.2V的电压变化可以区分一档,所以最多可以实现10个键,硬件原理如下:

KEY



3.1.2. 驱动与硬件对应的关系

Key 的驱动实现文件位置: lichee/linux-3.3/drivers/input/keyboard/sw-keyboard.c; 实现原理: 通过检测电压值的数字量来区分当前是第几个按键:

```
//0.2V mode
static unsigned char keypad_mapindex[64] =
     0,0,0,0,0,0,0,0,
                                       //\text{key } 1, 8 \, \uparrow, 0-7
     1,1,1,1,1,1,
                                        //key 2, 7 个, 8-14
                                        //key 3, 7 个, 15-21
     2,2,2,2,2,2,
                                         //key 4, 6 个, 22-27
     3,3,3,3,3,3,
     4,4,4,4,4,4,
                                         //\text{key } 5, 6 \, \uparrow, 28-33
                                         //key 6, 6 个, 34-39
     5,5,5,5,5,5,
     6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6
                                      //key 7, 10 个,40-49
     7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7
                                    //key 8, 17 个,50-63
```

按键对应的键值:

```
static unsigned int sw_scankeycodes[KEY_MAX_CNT] = {
    [0] = KEY_VOLUMEUP,
```

```
[1] = KEY_VOLUMEDOWN,
[2] = KEY_MENU,
[3] = KEY_ENTER,
[4] = KEY_HOME,
[5] = KEY_RESERVED,
[6] = KEY_RESERVED,
[7] = KEY_RESERVED,
[8] = KEY_RESERVED,
[9] = KEY_RESERVED,
[10] = KEY_RESERVED,
[11] = KEY_RESERVED,
[12] = KEY_RESERVED,
```

当有按键事件时,通过以上两次映射将最终的键值上报:

```
scancode = keypad_mapindex[key_val&0x3f];
input_report_key(swkbd_dev, sw_scankeycodes[scancode], 1);
input_sync(swkbd_dev);
```

3.1.3. Android 按键功能的映射

映射文件为 device/vendor-name/device-name/configs/sunxi-keyboard.kl:

key 102	HOME	WAKE
key 1	BACK	WAKE
key 139	MENU	WAKE_DROPPED
key 115	VOLUME_UP	
key 114	VOLUME_DOWN	

key 后面的数字为驱动中上报的键值,后面为对应的功能,自定义按键时仅需要将前面的映射值和后面的功能对应起来即可。(WAKE_DROPPED: 唤醒屏幕,但是这个按键不会发给当前应用程序,WAKE:唤醒屏幕,但是这个按键需要发送给应用程序,后面不加的代表没有唤醒功能)

3.2.WiFi/BT 配置

请参考文档 《Y10 wifi 移植说明书》。

3.3.LCD Panel 配置

3.3.1. 配置文件的修改

配置文件: lichee/tools/pack/chips/sunxi/configs/device-name/sys_config.fex 调试 lcd pannel 的参数: 如发现屏幕闪动或显示位置有偏差, 可以按照该 panel 的 spec 调整如下参数:

参数调整:用户需要根据 panel 的 datasheet,调整如下参数:(仅供参考)

第 16 页 共 39 页

配置项	配置项含义	
lcd_used=xx	是否使用 lcd0	
lcd_driver_name = "xx"	定义驱动名称	
lcd_if=xx	lcd 接口(0:hv(sync+de); 1:8080; 2:ttl; 3:lvds,	
	4:dsi; 5:edp)	
lcd_x=xx	Lcd 分辨率 x	
lcd_y =xx	Lcd 分辨率 y	
lcd_width = xx	Lcd 屏宽度	
lcd_height = xx	Lcd 屏高度	
lcd_dclk_freq = xx	Lcd 频率	
lcd_pwm_used =	Pwm 是否使用	
lcd_pwm_ch =	Pwm 通道	
lcd_pwm_freq=xx	Pwm 频率	
lcd_pwm_pol =xx	pwm 属性, 0:positive; 1:negative	
lcd_hbp=xx	Lcd 行后沿时间	
lcd_ht=xx	Lcd 行时间	
lcd_hspw = xx	Lcd 行同步脉宽	
lcd_vbp=xx	Lcd 场后沿时间	
lcd_vt=xx	Lcd 场时间	
lcd_vspw=xx	Lcd 场同步脉宽	
lcd_lvds_if=xx		
lcd_lvds_colordepth =xx	Lcd lvds 颜色深度 0:8bit; 1:6bit	
lcd_lvds_mode=xx	Led lvds 模式,0:NS mode; 1:JEIDA mode	
lcd_frm=xx	Lcd 格式, 0:disable; 1:enable rgb666 dither;	
	2:enable rgb656 dither	
lcd_hv_clk_phase	Lcd hv 时钟 相位 0:noraml; 1:intert	
	phase(0~3bit: vsync phase;4~7bit:hsync	
	phase; 8~11bit:dclk	
	phase; 12~15bit:de phase)	
lcd_hv_sync_polarity	Lcd io 属性,0:not invert; 1:invert	
lcd_gamma_en=xx	Lcdgamma 校正使能	
lcd_bright_curve_en=xx	Lcd 亮度曲线校正使能	
lcd_cmap_en=xx	Lcd 调色板函数使能	
deu_mode=xx	Deu 模式 0:smoll lcd screen; 1:large lcd	
	screen(larger than 10inch)	
lcdgamma4iep=xx	只能背光参数, lcd gamma vale*10;decrease it	
	while lcd is not bright enough; increase while	
	lcd is too bright	
smart_color=xx	丽色系统,90:normal lcd screen 65:retina lcd	
	screen(9.7inch)	
lcd_bl_en=xx	背光使能的 GPIO 配置	
lcd_power=xx	Led 电源	
lcdd0=xx	Lcd 数据 0 线信号的 GPIO 配置	

第 17 页 共 39 页

Lcdd1=xx	Lcd 数据 1 线信号的 GPIO 配置
Lcdd2=xx	Lcd 数据 2 线信号的 GPIO 配置
Lcdd3=xx	Lcd 数据 3 线信号的 GPIO 配置
Lcdd4=xx	Lcd 数据 4 线信号的 GPIO 配置
Lcdd5=xx	Lcd 数据 5 线信号的 GPIO 配置
Lcdd6=xx	Lcd 数据 6 线信号的 GPIO 配置
Lcdd7 = xx	Lcd 数据 7 线信号的 GPIO 配置

```
配置举例:
```

[lcd0_para]

 $lcd_used = 1$

lcd_driver_name = "starry768x1024"

 $lcd_if = 3$

 $lcd_x = 768$ $lcd_y = 1024$

lcd_width = 120

lcd_height = 160

lcd_dclk_freq = 60

lcd_pwm_used = 1 lcd_pwm_ch = 0

lcd_pwm_freq = 50000

lcd_pwm_pol = 1

lcd_hbp = 80

lcd_ht = 928

lcd_hspw = 10

 $\begin{array}{ll}
lcd_vbp & = 23 \\
lcd_vt & = 1065
\end{array}$

lcd_vspw = 3

lcd lvds if = 0

lcd_lvds_colordepth = 0

 $lcd_lvds_mode = 0$

 $lcd_frm = 1$

lcd_gamma_en = 0

lcd_bright_curve_en = 0

 $lcd_cmap_en = 0$

 $deu_mode = 0$

lcdgamma4iep = 22

smart color = 90

lcd_bl_en = port:PH06<1><0><default><1>

lcd_power = port:power2<1><0><default><1>

lcd_gpio_0 = port:PH07<1><0><default><1>

lcd_gpio_1 = port:PL04<1><0><default><0>

lcd_gpio_2	= port:PL11<1><0> <default><1></default>
lcdd0	= port:PD18<3><0> <default><default></default></default>
lcdd1	= port:PD19<3><0> <default><default></default></default>
lcdd2	= port:PD20<3><0> <default><default></default></default>
lcdd3	= port:PD21<3><0> <default><default></default></default>
lcdd4	= port:PD22<3><0> <default><default></default></default>
lcdd5	= port:PD23<3><0> <default><default></default></default>
lcdd6	= port:PD24<3><0> <default><default></default></default>
lcdd7	= port:PD25<3><0> <default><default></default></default>
lcdd8	= port:PD26<3><0> <default><default></default></default>
lcdd9	= port:PD27<3><0> <default><default></default></default>

3.3.2. 配置 UI 方向属性

1、系统 UI:

```
在 device/vendor-name/device-name/product-name.mk 中增加
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
    ro.sf.rotation=270

支持 0,90,180,270。默认为 0
2、recoveryUI:
在 device/vendor-name/device-name/BoardConfig.mk,在其中添加
```

SW_BOARD_RECOVERY_ROTATION := 180

3.4. Touch Panel 配置

发布的 SDK 中, 默认有对 FT5x 系列(敦泰)、GT81x/GT82x/GT9xx/GT9xxf(汇项)、GSLx680(思立微)、aw5x06 等 ctp 的支持。

3.4.1. 配置文件的修改

配置文件目录: lichee/tools/pack/chips/sunxi/configs/device-name/sys_partition.fex ctp 的配置文件示例如下。

```
[ctp_para]

ctp_used = 1

ctp_name = "ft5x_ts"

ctp_twi_id = 0

ctp_twi_addr = 0x38

ctp_screen_max_x = 768

ctp_screen_max_y = 1024

ctp_revert_x_flag = 0
```

```
ctp_revert_y_flag = 0

ctp_exchange_x_y_flag = 0

ctp_int_port = port:PB05<4><default><default><default><default><tp_wakeup = port:PH01<1><default><default><1>
ctp_power_ldo = "axp22_eldo1"

ctp_power_ldo_vol = 3000

ctp_power_io =
```

名称	作用
ctp_used	标识是否启动 ctp
ctp_name	gslX680,GT 系类(汇定)等用于区别参数的匹配名称,其他驱动无作用
ctp_twi_id	ctp 驱动位于那一组 i2c 总线上
ctp_screen_max_x	X轴最大分辨率
ctp_screen_max_y	Y轴最大分辨率
ctp_revert_x_flag	X轴反向标志
ctp_revert_y_flag	Y轴反向标志
ctp_exchange_x_y_flag	X,Y 轴互换标志
ctp_int_port	中断引脚,根据硬件设置进行相对应的配置
ctp_wakeup	复位引脚,根据硬件设置进行相对应的配置
ctp_power_ldo	Tp ic 使用的 axp ldo 名称
ctp_power_ldo_vol	Tp ic 使用电源的电压
ctp_power_io	使用 axp 的 gpio0 或 gpio1 供电

需要反置 x 方向时,若 ctp_revert_x_flag 原值为 0 则将其设置为 1;若 ctp_revert_x_flag 原值为 1 则将其设置为 0。

需要反置 y 方向时,若 ctp_revert_y_flag 原值为 0 则将其设置为 1;若 ctp_revert_y_flag 原值为 1 则将其设置为 0。

需要互换 x 轴跟 y 轴时,若 ctp_exchange_x_y_flag 原值为 0 则将其设置为 1;若 ctp exchange x y flag 原值为 1 则将其设置为 0。

Tp ic 采用独立供电的方式,需配置供电的 ldo 并设置电压。

3.4.2. Android 层的配置修改

1) 驱动的加载

如果使用了自动检测功能,只需在 device/vendor-name/device-name/init.sunxi.rc 加载

insmod /system/vendor/modules/sw-device.ko

模块,此驱动会自动检测使用的tp,并根据检测结果加载相应的tp 驱动。

如果采用手动加载方式,则在 device/vendor-name/device-name/init.sunxi.rc 文件中加入装载驱动模块的语句:

insmod /system/vendor/modules/gslX680.ko

2) IDC 文件修改

Android4.0 之后,配置文件中需要一个idc 文件来识别输入设备为触摸屏还是鼠标,如果没有

该文件,则默认为鼠标,因此需要添加该文件。

使用 adb shell getevent 命令,获取设备的名称为"gslX680", "gt82x", "ft5x_ts", "sunxi-ts", "gt818_ts", "tu_ts", "sw-ts", "gt9xx", "gt9xxf_ts", "aw5306_ts"时, 使用的 idc 名字均为 tp.idc。

idc 文件放置的目录为:system/usr/idc ,则在配置文件为 product-name.mk 拷贝语句如下所示:

```
PRODUCT_COPY_FILES += \
device/vendor-name/device-name/sw-keyboard.kl:system/usr/keylayout/sw-keyboard.kl \
device/vendor-name/device-name/tp.idc:system/usr/idc/tp.idc
```

当使用 adb shell getevent 命令得到的设备名称与以上的设备名称不符合,则需要增加该名称的 idc 文件进行相应的匹配。如使用 getevent 命令后,获得的名称为 ctp_name,如下:

```
root@android:/ # getevent
getevent
add device 1: /dev/input/event3
name: "ctp_name"
add device 2: /dev/input/event2
name: "bma250"
add device 3: /dev/input/event0
name: "sw-keyboard"
could not get driver version for /dev/input/mice, Not a typewriter
add device 4: /dev/input/event1
name: "axp20-supplyer"
```

图 9.4.1

则相应的 idc 文件就应该为 ctp name.idc,则在配置文件为 product-name.mk 拷贝语句如下所示:

```
# input device config

PRODUCT_COPY_FILES += \
device/vendor-name/device-name/sw-keyboard.kl:system/usr/keylayout/sw-keyboard.kl \
device/vendor-name/device-name/tp.idc:system/usr/idc/tp.idc \
device/vendor-name/device-name/gsensor.cfg:system/usr/gsensor.cfg
```

3.4.3. touch panel 驱动使用说明

1) gslX680 使用说明

gslX680 驱动兼容 gsl1680, gsl2680, gsl3680。为了区分下载的参数,在 sys_config.fex 的配置文件中,需要增加 ctp_name 进行区别,目前,gslX680 系列的参数设置方式为每一种分辨率或者是一组参数设置为一个.h 文件,使用 ctp_name 进行区分,使用时请注意项目中使用的头文件。如使用的参数为"gsl168.h",则 sysconfig.fex 中的参数如下所示:

```
[ctp_para]

ctp_used = 1

ctp_twi_id = 2

ctp_name = "gs11680"

ctp_screen_max_x = 1024

ctp_screen_max_y = 600
```

使用时注意驱动中已经支持的参数是否跟当前使用的 tp 匹配,若不匹配将无法正常使用。

当更换参数时,需要替换 sysconfig.fex 中的 ctp_name 找到相对应的参数。找不到时驱动将退出加载。

2) GT 系列(汇顶) 使用说明

Gt 系列的驱动包括 gt811, gt82x(gt813, gt827, gt828), gt9xx, gt9xxf 系列。gt 系列的产品在驱动端初始化时需要根据具体的 tp 屏下载相应的参数之后才可以正常的工作,在掉电之后也需要通过驱动端重新下载相关的参数。

为了兼容多款 tp 面板,多种分辨率,目前将 gt 系列的参数抽取出来放置单独的头文件中,通过 名字进行匹配的方法进行参数的选择。如果驱动中没有找到相对应的匹配名字,将使用第 0 组参数。

gt82x.ko 驱动为兼容 gt813, gt827, gt828 这三颗 IC 的驱动。gt82x 对应的参数头文件:

lichee\linux-3.x\drivers\input\sw touchscreen\gt82x.h

gt811.ko 驱动为 gt811 这颗 IC 的驱动。头文件中放置了两组参数,gt811 对应的头文件: lichee\linux-3.x\drivers\input\sw touchscreen\gt811 info.h

gt9xx_ts.ko 驱动为 gt9xx 系列对应的驱动。头文件中放置了两组 gt911 使用的参数。gt9xx 对应的头文件: lichee\linux-3.x\drivers\input\sw touchscreen\gt9xx info.h

通过 ctp_name 进行区别使用的参数,请先查看驱动中已经支持的参数跟目前使用的 tp 是否符合。

如 evb 中使用 gt813,相对应的参数在 gt82x.h 中的"gt813_evb"数组中。则 sysconfig.fex 中的参数如下所示:

```
[ctp_para]
ctp_used = 1
ctp_twi_id = 2
ctp_name = "gt813_evb"
ctp_screen_max_x = 1024
ctp_screen_max_y = 800
```

使用时注意驱动中已经支持的参数是否跟当前使用的 tp 匹配,若不匹配将可能造成无法正常使用等异常情况。

当更换参数时,需要替换 sysconfig.fex 中的 ctp_name 找到相对应的参数,如果没有找到匹配的参数,将默认下载第 0 组参数。

3) ft 系类驱动使用说明

Ft5x02 系列的相关说明:

ft5x02 使用时需要 tp 相关的头文件信息即使用 tp 的 ft5x02_config.h 文件。如果该文件为拷贝过来,则请注意头文件中定义的名称是否与原来的文件一致,特别是文件中定义的变量名称的大小写。驱动中通过读取 a3 寄存器,通过对其值的判断确定是否为 0x02,如果为 0x02,则说明为 02 系列。此时将通过驱动下载 ft5x02_config.h 相关的参数。当 ic 掉电之后重新上电也需要下载参数。

当发现 tp 无法正常读取数据时,请确认相关的参数是否已经正确的下载。

Ft5x06 的相关说明:

当需要更新固件时,可以打开驱动的 CONFIG_SUPPORT_FTS_CTP_UPG 的定义,通过下载 i 文件去下载固件。正常情况下该定义被屏蔽掉,当确认需要下载时,请打开该宏定义且请更换正确的点 i 文件,否则将造成 tp 无法正常使用的情况。

3.5.G-Sensor 配置

发布的 SDK 中已添加了对 MMA7660、MMA8452、MMA8652、MMA8653、LIS3DH、LIS3DE、AFA750、及 BMA250 、BMA250e 等 G-Sensor 的支持,需要客户根据需要做如下配置:

3.5.1. 打包配置文件修改

配置文件目录: lichee/tools/pack/chips/sunxi/configs/device-name/sys_config.fex G sensor 的配置文件示例如下。

```
[gsensor_para]

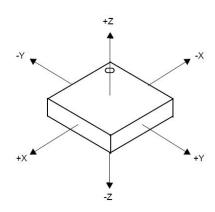
gsensor_used = 1

gsensor_twi_id = 1

gsensor_twi_addr = 0x18

gsensor_int1 = port:PB06<4><1><default><default>
gsensor_int2 =
```

只需要配置 gsensor_used 与 gsensor_twi_id 即可, gsensor_used 代表是否支持 gsensor, gsensor_twi_id 代表 I2C 总线号。



3.5.2. Android 层配置修改

以 MMA8452 为例:

1) Android 中,在 device/vendor-name/device-name/init.sunxi.rc 文件中加入装载驱动 模块的语句:

insmod /system/vendor/modules/mma8452.ko

2) 方向的调整:

在 device/vendor-name/device-name/gsensor.cfg 中,以 mma8452 方向为例进行说明。

```
gsensor_name = mma8452 //标示用 mma8452 gsensor
gsensor_direct_x = true//如果 x 轴反向,则置 false
gsensor_direct_y = true//如果 y 轴反向,则置 false
gsensor_direct_z = false//如果 z 轴反向,则置 false
gsensor_xy_revert = true//如果 x 轴当 y 轴用,y 轴当 x 轴,则置 true
```

MMA8452 实际方向如下(参见 8452 Datasheet):

Gsensor 方向调试说明:

假定机器的长轴为X轴,短轴为Y轴,垂直方向为Z轴。 首先调试Z轴: 第一步观察现象:

旋转机器,发现当只有垂直 90°时或者是在旋转后需要抖动一下,方向才会发生变化,则说明 Z 轴反了。若当机器大概 45°拿着的时候也可以旋转,说明 Z 轴方向正确。无需修改 Z 轴方向。

第二步修改 Z 轴为正确方向。

此时需要找到当前使用模组的方向向量(根据模组的名称)。如果此时该方向 Z 轴向量(gsnesor_direct_z)的值为 false,则需要修改为 true; 当为 true,则需要修改为 false。通过 adb shell 将修改后的 gsnesor.cfg 文件 push 到 system/usr 下,重启机器,按第一步观察现象。

其次查看 X, Y 轴是否互换:

第一步观察现象:

首先假定长轴为 X 轴,短轴为 Y 轴,以 X 轴为底边将机器立起来。查看机器的 X, Y 方向是否正好互换,若此时机器的 X, Y 方向正好互换,在说明需要将 X, Y 方向交换。若此时 X, Y 方向没有反置,则进入 X, Y 方向的调试。

第二步 交换 X, Y 方向

当需要 X,Y 方向交换时,此时需要找到当前使用模组的方向向量(根据模组的名称)。如果此时该 X,Y 轴互换向量(gsensor_xy_revert)的值为 false,则需要修改为 true,当为 true,则需要修改为 false。通过 adb shell 将修改后的 gsnesor.cfg 文件 push 到 system/usr 下,重启机器,按第一步观察现象。

再次调试 X, Y 轴方向:

第一步观察现象:

首先假定长轴为 X 轴,短轴为 Y 轴,以 X 轴为底边将机器立起来,查看机器的方向是否正确,如果正确,说明长轴配置正确,如果方向正好相反,说明长轴配置错误。将机器旋转到短轴,查看机器方向是否正确,如果正确,说明短轴配置正确,如果方向正好相反,说明短轴配置错误。

第二步修改 X, Y 轴方向:

当需要修改 X, Y 轴方向时, 当只有长轴方向相反或者是只有短轴方向相反时,则只修改方向不正确的一个轴,当两个方向都相反时,则同时修改 X 与 Y 轴方向向量。找到当前使用模组的方向向量(根据模组的名称)。

若长轴方向相反,如果此时该方向 X 轴向量 ($gsnesor_direct_x$)的值为 false,则需要修改为 true,当为 true,则需要修改为 false。

若短轴方向相反,如果此时该方向 Y 轴向量 (gsnesor_direct_y)的值为 false,则需要修改为 true, 当为 true,则需要修改为 false。

通过 adb shell 将修改后的 gsnesor.cfg 文件 push 到 system/usr 下,重启机器,按第一步观察现象。 若发现还是反向 X 轴或者 Y 轴的方向仍然相反,则说明 X 轴为短轴,Y 轴为长轴。此时:

若长轴方向相反,如果此时该方向 Y 轴向量 (gsnesor_direct_y)的值为 false,则需要修改为 true, 当为 true,则需要修改为 false。

若短轴方向相反,如果此时该方向 X 轴向量 ($gsnesor_direct_x$)的值为 false,则需要修改为 true,当为 true,则需要修改为 false。

3.6. Camera 配置

发布的 SDK 中已添加了对 gc0307, gc0308, gc2035, gt2005, hi253, ov5640, s5k4ec 等模组的支持;

3.6.1. 打包配置文件修改

配置文件位置: lichee/tools/pack/chips/sunxi/configs/device-name/sys config.fex

Y10上面只有 CSIO, 驱动里面需要配置[csi0 para]段落。

110 上四八月 CS10,号	区动里面需要配置[csi0_para]段洛。
[csi0]	
vip_used	= 1
vip_mode	= 0
vip_dev_qty	= 2
vip_define_sensor_list	= 0
vip_csi_pck	= port:PE00<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_csi_mck	= port:PE01<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_csi_hsync	= port:PE02<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_csi_vsync	= port:PE03<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_csi_d0	= port:PE04<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_csi_d1	= port:PE05<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_csi_d2	= port:PE06<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_csi_d3	= port:PE07<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_csi_d4	= port:PE08<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_csi_d5	= port:PE09<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_csi_d6	= port:PE10<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_csi_d7	= port:PE11<2> <default><default><default></default></default></default>
vip_dev0_mname	= "gc2035"
vip_dev0_pos	= "rear"
vip_dev0_lane	= 1
vip_dev0_twi_id	= 2
vip_dev0_twi_addr	=0x78
vip_dev0_isp_used	= 0
vip_dev0_fmt	= 0
vip_dev0_stby_mode	= 0
vip_dev0_vflip	= 0
vip_dev0_hflip	= 0
vip_dev0_iovdd	= "axp22_dldo3"
vip_dev0_iovdd_vol	= 2800000
vip_dev0_avdd	= "axp22_dldo3"
vip_dev0_avdd_vol	= 2800000
vip_dev0_dvdd	= "axp22_eldo2"
vip_dev0_dvdd_vol	= 1800000
vip_dev0_afvdd	= "axp22_dldo3"
vip_dev0_afvdd_vol	= 2800000
vip_dev0_power_en	=
vip_dev0_reset	= port:PE14<1> <default><default><0></default></default>
夕雨町哭津乡耂	

各项配置请参考 sys_config 中的注释。

其中重要的几项是电源和 gpio,根据使用的 Camera 型号来设置如上子项,根据原理图来设置 reset、power 及 standby 引脚的 gpio、控制逻辑和供电 ldo 和电压。

3.6.2. Android 层的配置修改

Android 中,在 device/vendor-name/device-name/init.sunxi.rc 文件中加入装载驱动模块的语句:

单摄像头:

insmod /system/vendor/modules/videobuf-core.ko

insmod /system/vendor/modules/videobuf-dma-contig.ko

insmod/system/vendor/modules/gc0308.ko

insmod/system/vendor/modules/sunxi csi0.ko

在 device/vendor-name/device-name\ueventd.sun8i.rc 文件中改变相关设备节点的权限:

/dev/video0 0666 media media

3.6.3. Camera 参数配置

配置文件路径: device/vendor-name/device-name/configs/camera.cfg 事例内容简介:

```
#camer 模块的数量(1/2)
number of camera = 1
camera id = 0
                      #1: 前置摄像头: 0 后置摄像头
camera facing = 0
                        #camer 模块的方向(0/90/180/270)
camera orientation = 0
camera device = /dev/video0
                               #设备文件接口
                #设备 id, 两个 camera 使用一个 CSI
device id = 0
used preview size = 1
key support preview size = 640x480
key_default_preview_size = 640x480
used picture size = 1
key_support_picture_size = 640x480
key_default_picture_size = 640x480
used_flash_mode = 0
key support flash mode = on,off,auto
key default flash mode = on
used_color_effect=1
key support color effect = none,mono,negative,sepia,aqua
key_default_color_effect = none
used frame rate = 1
key support frame rate = 25
key_default_frame_rate = 25
used focus mode = 0
key_support_focus_mode = auto,infinity,macro,fixed
key default focus mode = auto
used scene mode = 0
key support scene mode
auto,auto,portrait,landscape,night,night-portrait,theatre,beach,snow,sunset,ste
adyphoto, fireworks, sports, party, candlelight, barcode
```

```
key_default_scene_mode = auto
used white balance = 1
key_support_white_balance
auto,incandescent,fluorescent,warm-fluorescent,daylight,cloudy-daylight
key default white balance = auto
used_exposure_compensation = 1
key max exposure compensation = 3
key_min_exposure_compensation = -3
key step exposure compensation = 1
key default exposure compensation = 0
; only for facing back camera in android2.3, should be set in android4.0
used_zoom = 1
key_zoom_supported = true
key smooth zoom supported = false
key zoom ratios = 100,120,150,200,230,250,300
key max zoom = 30
key_default_zoom = 0
camera orientation = 0
```

media_profiles.xml 的路径: device/vendor-name/device-name/configs/media_profiles.xml 内容简介: 该文件主要保存 Camera 支持的摄像相关参数,包括摄像质量,音视频编码格式、帧率、比特率等等,该参数主要有摄像头厂商提供:(以下 Demo 对应两个摄像头的情况,如果只有一个 camera 则只需要一份参数)

```
<MediaSettings>
    <CamcorderProfiles>
         <EncoderProfile quality="480p" fileFormat="mp4" duration="60">
             <Video codec="h264"
                     bitRate="1000000"
                     width="640"
                     height="480"
                     frameRate="30" />
             <Audio codec="aac"
                     bitRate="12200"
                     sampleRate="44100"
                     channels="1" />
         </EncoderProfile>
         <EncoderProfile
                            quality="timelapse480p"
                                                      fileFormat="mp4"
duration="60">
             <Video codec="h264"
                     bitRate="1000000"
                     width="640"
                     height="480"
```

```
frameRate="30" />
            <Audio codec="aac"
                    bitRate="12200"
                    sampleRate="44100"
                    channels="1" />
        </EncoderProfile>
        <ImageEncoding quality="90" />
        <ImageEncoding quality="80" />
        <ImageEncoding quality="70" />
        <ImageDecoding memCap="20000000" />
        <Camera previewFrameRate="0" />
    </CamcorderProfiles>
    <EncoderOutputFileFormat name="mp4" />
    <VideoEncoderCap name="h264" enabled="true"
        minBitRate="64000" maxBitRate="3000000"
        minFrameWidth="320" maxFrameWidth="640"
        minFrameHeight="240" maxFrameHeight="480"
        minFrameRate="1" maxFrameRate="30" />
    <AudioEncoderCap name="aac" enabled="true"
        minBitRate="5525" maxBitRate="12200"
        minSampleRate="8000" maxSampleRate="44100"
        minChannels="1" maxChannels="1" />
    <AudioEncoderCap name="amrwb" enabled="true"
        minBitRate="6600" maxBitRate="23050"
        minSampleRate="16000" maxSampleRate="16000"
        minChannels="1" maxChannels="1" />
    <AudioEncoderCap name="amrnb" enabled="true"
        minBitRate="5525" maxBitRate="12200"
        minSampleRate="8000" maxSampleRate="8000"
        minChannels="1" maxChannels="1" />
    <VideoDecoderCap name="wmv" enabled="true"/>
    <AudioDecoderCap name="wma" enabled="true"/>
    < VideoEditorCap maxInputFrameWidth="1920"
        maxInputFrameHeight="1080" maxOutputFrameWidth="1920"
        maxOutputFrameHeight="1080" maxPrefetchYUVFrames="10"/>
    <ExportVideoProfile name="m4v" profile= "1" level="128"/>
</MediaSettings>
```

3.7. 震动马达配置

震动马达部分的电路比较单一,软件端只用控制 CHGLED 引脚的电平就可以打开和关闭马达震动;

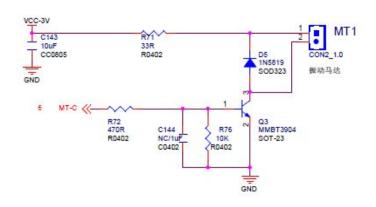


图 9.7.1

3.7.1. 配置文件修改

配置文件路径: lichee/tools/pack/chips/sunxi/configs/device-name/sys_config.fex 根据硬件原理图进行相关参数的配置

[motor_para]
motor_used = 1 #是否启用马达,启用置 1,反之置 0
motor_shake = port:power3<1><default><default><1> #马达震动的 GPIO 选择及控制逻辑: 0 代表低电平关闭,高电平打开; 1 代表高电平关闭,低电平打开,请根据实际电路图来配置;

3.7.2. Android 层配置修改

在 device/vendor-name/device-name/init.sunxi.rc 文件中加入改变相关设备节点及装载驱动模块的语句:

insmod vibrator
insmod /system/vendor/modules/sunxi-vibrator.ko

3.8.SD 卡配置

配置文件的修改

配置文件路径: lichee/tools/pack/chips/{sunxi}/configs/{board}/sys_config.fex 根据原理图进行相关配置参数的修改

[mmc0_para]			
sdc_used	= 1		
sdc_detmode	= 2		
sdc_buswidth	= 4		

sdc_clk	= port:PF02<2><1><2> <default></default>
sdc_cmd	= port:PF03<2><1><2> <default></default>
sdc_d0	= port:PF01<2><1><2> <default></default>
sdc_d1	= port:PF00<2><1><2> <default></default>
sdc_d2	= port:PF05<2><1><2> <default></default>
sdc_d3	= port:PF04<2><1><2> <default></default>
sdc_det	= port:PH1<0><1> <default><default></default></default>
sdc_power_supply	= "axp15_dcdc1"
sdc_use_wp	= 0
sdc_wp	=
sdc_isio	= 0
sdc_regulator	= "none"

参数的意义:

sdc used,表示该组 mmc 口否使用

sdc_detmode,表示检测模式,1:使用GPIO轮询检测,2:GPIO中断检测

3: 不检测(作为引导卡), 4: 手动插入和删除, 5: data3 检测

sdc buswidth,MMC 总线宽度,1:1-bit, 4:4-bit, 8:8-bit

接下来七个选项用来配置 SDIO 的时钟线、命令线、d0-d3 数据线和 det 线的引脚配置根据实际硬件原理进行配置。

sdc_use_wp, 写保护, 1: 有写保护, 0: 没有写保护

sdc isio, 是否 SDIO Card, 1: 是 SDIO 设备, 0: 不是 SDIO 设备。

sdc_regulator, IO 口电源控制,该值在Y10上不需要配置,

sdc_power_supply, sdc 的供电电源,根据电路图不同,供电电源会有差别

注意: 如果 $sdc_det mode$ 的值为 5(选择 data3 检测),在硬件上,需要在 DAT3 上加一个约 $1M\Omega$ 下 拉电阻,同时 sdc_d3 需要保持高阻态。

3.9.CTP 与 Sensor 自动检测使用说明

1) sys_config.fex 文件的配置

第一步: 若 sys config.fex 文件中不存在 ctp list para 配置项,请增加该配置项。

该配置项的内容为 sw_device. c 文件中 ctps 数组中支持的检测模组。sys_config. fex 文件中模组的名称与 sw_device. c 中的名称——对应。ctp_list_para 配置项如下所示:

模组后写 1 表示支持该模组的自动检测,模组后写 0 表示不支持该模组的自动检测。当确认方案中不使用该模组或者存在地址冲突无法区别的模组时将该模组写 0。

第二步: ctp_para 下的 ctp_used 以及 ctp_list_para 下的 ctp_det_used 必须写 1, 否则将退出自动检测。

2) 自动检测驱动的加载

在 device/vendor-name/device-name/init.sunxi.rc 中添加驱动加载的模块,为了快速的检测到设备,此语句应该放置在模块加载的最前面,如下所示:

```
on boot

#use automatic detecttion insmod ctp & gsensor driver

insmod /system/vendor/modules/sw_device.ko

#insmod video driver

insmod /system/vendor/modules/cedarx.ko
```

注意: 使用自动检测时,加载了 sw_device. ko 后,在 init. sunxi. rc 文件中需要删除掉之前已经加载的 ctp 驱动的语句。

3.9.1. GSENSOR 自适应使用说明

1) sysconfig.fex 文件的配置

第一步: 若 sysconfig.fex 文件中不存在 gsensor_list_para 配置项,请增加该配置项。该配置项的内容为 sw_device.c 文件中 gsenosrs 数组中支持的检测模组。sysconfig.fex 文件中模组的名称与 sw_device.c 中的名称——对应。

gsneosr_list_para 配置项如下所示:

[gsensor_list_para]	
gsensor_det_used	= 1
bma250	= 1
mma8452	= 1
mma7660	= 1
mma865x	= 1
afa750	= 1
lis3de_acc	= 1
lis3dh_acc	= 1
kxtik	= 1
dmard10	= 0
dmard06	= 1
mxc622x	= 1
fxos8700	= 1

1 sm 303 d = 1

模组后写 1 表示支持该模组的自动检测,模组后写 0 表示不支持该模组的自动检测。当确认方案中不使用该模组或者存在地址冲突无法区别的模组时将该模组写 0。

第二步: gsneosr_para 下的 gsensor_used 以及 gsensor_list_para 下的 gsensor_det_used 必须写 1, 否则将退出自动检测。

2) 自动检测驱动的加载

在 device/vendor-name/device-name/init.sunxi.rc 中添加驱动加载的模块,为了快速的检测到设备,此语句应该放置在模块加载的最前面,如下所示:

```
on boot

#use automatic detecttion insmod ctp & gsensor driver

insmod /system/vendor/modules/sw_device.ko

#insmod video driver

insmod /system/vendor/modules/cedarx.ko
```

注意: 使用自动检测时,加载了 sw_device. ko 后,在 init. sunxi. rc 文件中需要删除掉之前已经加载的 gsneosr 驱动的语句。

3.9.2. Recovery 功能 tp 的自适应使用说明

1) 默认情况下自动检测加载 ctp 驱动

Recovery 功能时, ctp 同样可以使用自动检测驱动进行相关的检测, 默认情况下 recovery 功能使用自动检测的功能进行相应的 ctp 驱动的添加。ctp 的自适应主要的工作为将驱动拷贝到 recover 的 root 下。

在在 device/vendor-name/device-name/product-name.mk 文件中。如下:

```
# for recovery

PRODUCT_COPY_FILES += \

device/vendor-name/device-name/recovery.fstab:recovery.fstab \
device/vendor-name/device-name/modules/modules/disp.ko:disp.ko \
device/vendor-name/device-name/modules/modules/lcd.ko:lcd.ko \
device/vendor-name/device-name/modules/modules/hdmi.ko:hdmi.ko \
device/vendor-name/device-name/modules/modules/gt82x.ko:gt82x.ko \
device/vendor-name/device-name/modules/modules/gt811.ko:gt811.ko \
device/vendor-name/device-name/modules/modules/ft5x_ts.ko:ft5x_ts.ko \
device/vendor-name/device-name/modules/modules/zet622x.ko:zet622x.ko \
device/vendor-name/device-name/modules/modules/gs1X680.ko:gs1X680.ko \
device/vendor-name/device-name/modules/modules/gs1X680.ko:gs1X680.ko \
device/vendor-name/device-name/modules/modules/gs1X5.ko:gt9xx_ts.ko \
device/vendor-name/device-name/modules/modules/gs1X5.ko:gt9xx_ts.ko \
```

```
device/vendor-name/device-name/modules/modules/sw_device.ko:sw_device.ko
```

其中 recovery. fstab 为 recovery 功能相关文件。

disp.ko, lcd.ko, hdmi.ko, 为显示相关驱动。

gt82x.ko, gt811.ko, ft5x_ts.ko, zet622x.ko, gs1X680.ko, gt9xx_ts.ko 等为目前已经支持的ctp 驱动。sw_device.ko 为自动检测驱动。

自动检测驱动(sw_device.c)文件中增加了新的 ctp 模组,在将相关的 ctp 驱动拷贝到 recovery 的 root 目录下,当 recovery 功能时使用。

如增加新的 ctp 驱动名称为 screen. ko, 则增加的语句如下所示:

```
# for recovery

PRODUCT_COPY_FILES += \

device/vendor-name/device-name/recovery.fstab:recovery.fstab \

device/vendor-name/device-name/modules/modules/disp.ko:disp.ko \

device/vendor-name/device-name/modules/modules/lcd.ko:lcd.ko \

device/vendor-name/device-name/modules/modules/hdmi.ko:hdmi.ko \

device/vendor-name/device-name/modules/modules/gt82x.ko:gt82x.ko \

device/vendor-name/device-name/modules/modules/gt811.ko:gt811.ko \

device/vendor-name/device-name/modules/modules/ft5x_ts.ko:ft5x_ts.ko \

device/vendor-name/device-name/modules/modules/zet622x.ko:zet622x.ko \

device/vendor-name/device-name/modules/modules/gt9xx_ts.ko:gt9xx_ts.ko:gt9xx_ts.ko:gt9xx_ts.ko:gt9xx_ts.ko:gt9xx_ts.ko:gte/publics/vendor-name/device-name/modules/modules/screen.ko:screen.ko \

device/vendor-name/device-name/modules/modules/screen.ko:screen.ko \

device/vendor-name/device-name/modules/modules/sw_device.ko:sw_device.ko

.....
```

2) 不使用自动检测功能时加载相关的 tp 驱动修改方法

第一步:驱动拷贝到 recovery 的 root,按照自动检测方法进行相关驱动的拷贝。

第二步:修改 platform/bootable/recovery/etc/init.rc 中的相关语句,加载使用的 tp 驱动。如需要加载的驱动为 sunxi-ts.ko,相关的修改如下:

```
on init
export PATH /sbin
export ANDROID_ROOT /system
export ANDROID_DATA /data
export EXTERNAL_STORAGE /sdcard
insmod /nand.ko
//sw_device.ko 自动检测驱动的加载,可将其去掉
```

```
insmod /sw_device.ko debug_mask=0xff ctp_mask=1
    insmod /sunxi-ts.ko //加载相对应的 tp 驱动
    insmod /disp.ko
    insmod /lcd.ko
    insmod /hdmi.ko
```

3.10. 安全控制配置

添加 adb 安全控制方法:源码中修改 device/vendor-name/device-name/product-name.mk,添加如下:

```
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
ro.adb.secure=1
```

打开 adb 安全控制,需要用户点击确认才能连接 adb。

4. Settings 设置

4.1.默认 LCD 关闭时间设置

platform/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml 中设置(单位为毫秒):

<integer name="def screen off timeout">60000</integer>

注:可通过 overlay 方式修改,具体请参照 2.1 overlay 说明。

4.2.默认亮度设置

platform/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml 中设置,亮度值从 0~255 表示 0%~100%,如设置 102 则默认亮度为 40%,示例如下:

<integer name="def_screen_brightness">102</integer>

注:可通过 overlay 方式修改,具体请参照 2.1 overlay 说明。

4.3.默认字体大小设置

系统字体由 fontScale 来控制缩放,设置菜单中的小,普通,大,超大分别对应的 fontScale 为 0.85、1.0、1.15、1.3,修改默认字体大小可在 device/vendor-name/device-name/product-name.mk 中设置 ro.font.scale 的值来设置默认的字体大小。如:

PRODUCT PROPERTY OVERRIDES += \

ro.font.scale=1.15

注:建议采用默认设置,即 ro.font.scale=1.0,过 CTS 默认必须是 1.0。

4.4.蓝牙选项设置

device/vendor-name/device-name/product-name.mk,添加以下信息:

PRODUCT COPY FILES += \

frameworks/native/data/etc/android.hardware.bluetooth.xml:system/etc/permis
sions/android.hardware.bluetooth.xml

即可打开蓝牙选项。

4.5. Miracast 功能设置

platform/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml 中设置:

<bool name="config_enableWifiDisplay">false</pool>

注:可通过 overlay 方式修改,具体请参照 2.1 overlay 说明。

Miracast 只能在 1GB DDR 以上的方案实现,并保证 BoardConfig.mk 中的 ion_reserve 为 100MB 以上。

4.6.快速开关机功能设置

device/vendor-name/device-name/product-name.mk,添加以下信息:

PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
 ro.sys.bootfast=true

注: 使能情况下在设置-辅助功能中有快速开关机使能选项,选择后使能下次选用快速开关机模式。

5. Launcher 及界面设置

5.1. 电池电量百分比显示

电池电量默认是开启的,如果方案不需要可以将其默认 disable 掉,修改文件: platform/frameworks/base/packages/SystemUI/res/values/config.xml,添加此项的 overlay 配置,如下:

<bool name="config_statusBarShowBatteryText">false</bool>

注:可通过 overlay 方式修改,具体请参照 2.1 overlay 说明。

5.2.默认壁纸设置

替换文件 platform/frameworks/base/core/core/res/drawable-swxxxdp-nodpi/default_wallpaper.jpg,可通过 overlay 方式将文件放在 device/vendor-name/device-name/platform/frameworks/base/core/core/res/drawable-swxxxdp-nodpi/default wallpaper.jpg。

5.3.添加壁纸

准备壁纸及壁纸的缩略图放进壁纸存放目录

platform/packages/apps/Launcher2/res/drawable-swxxxdp-nodpi,并按照文件夹内文件命名,分别为wallpaper_xxx.jpg与wallpaper_xxx_small.jpg

在 platform/packages/apps/Launcher2/res/values-swxxxdp/wallpapers.xml 中添加该壁纸索引,如下:

注:可通过 overlay 方式修改,具体请参照 2.1 overlay 说明。

5.4. Launcher 默认图标和快捷栏设置

修改文件 platform/packages/apps/Launcher2/res/xml-swxxxdp/default_workspace.xml, 文件中各配置项含义如下:

设置名	意义	
packageName	所运行的 APP 的 package 名,可到具体路径去查找,如在	
	Setting.java 中第一行有效代码会显示包名 package	
	com.android.settings;	
className	点击需要启动的该 APP 的 Activity 的 class 名,其表示方式如下	
	packageName.ActivityName	
screen	表示在第几个,根据显示的个数决定	
X	放在该屏的第几行	

y 放在该屏的第几列

注:可通过 overlay 方式修改,具体请参照 2.1 overlay 说明。

5.5. 下拉菜单 QuickSetting 中的开关显示

下拉菜单中机主信息,移动信号,蓝牙,飞行模式可以通过配置控制其是否显示,可配置文件 platform/frameworks/base/packages/SystemUI/res/values/config.xml 中设置:

<bool name="quick_settings_show_userinfo">true</bool>

<bool name="quick settings show airplane switch">true</pool>

<bool name="quick settings show bluetooth setting">true/bool>

<bool name="quick settings show rssiinfo">true</bool>

注:可通过 overlay 方式修改,具体请参照 2.1 overlay 说明。

6. 场景管理

6.1.目的

场景管理是为优化功耗为目的的模块,主要有:本地视频,黑屏音乐,主界面,旋转 其中本地视频、黑屏音乐、主界面会降低 ddr 频率,旋转会提升 cpu 频率。由于这些都是靠软件侦测场景然后通知驱动降频,所以可能存在某些情况下带宽不足导致花屏的现象,或者 ddr 不稳定导致死机的现象,在 sdk 实测过程中,以上现象没有发生。

6.2.配置

为了快速定位排除可能与场景管理相关的 bug, 我们做了配置,做到可以开关场景管理的功能。以下所有配置默认是 true,也就是使能场景管理功能。

1. 场景管理总开关:

sys.boost up perf.enable

可以在 android/device 目录下方案里面的 方案名.mk 文件里添加: PRODUCT PROPERTY OVERRIDES += \

sys.boost up perf.enable=false

表明所有场景管理关闭。

2. 各个子场景开关:

sys.boost_up_perf.bgmusic 黑屏音乐 sys.boost_up_perf.home 主界面 sys.boost_up_perf.rotation 旋转 sys.boost_up_perf.video 本地视频

以上这些提供了各个子场景的开关,只需在 方案名.mk 文件里面添加即可; 例如:

PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \

sys.boost_up_perf.home=true\

sys.boost_up_perf.video=false

表明关闭本地视频和打开主界面场景管理,机器当前界面处于主界面时会降低 ddr 频率,而播视频时不会降低 ddr 频率。

3. 不编译代码

boostup code will on command to set CPU roomage and DDR freq

default enable

TARGET_USE_BOOSTUP_OPZ := true

可在方案里面的 BoardConfig.mk,添加以上定义 TARGET_USE_BOOSTUP_OPZ,设置为 false 则不编译与场景管理有关的代码。默认是 true,如果想不编译场景管理代码则一定要显示的定义 TARGET USE BOOSTUP OPZ:=false.

4. 注意

以上所有开关定义之后必须重新 lunch 选择方案,重新编译打包,否则可能不起作用

7. 系统调试

7.1. 生成 debug 固件

Android 编译时使用 pack -d 即可生成 debug 固件,该固件将串口引入卡口打印出来,配合配套的工具即可实时查看 log 信息。

7.2. 修改系统配置和 debug 模式

7.2.1. 修改 sys_config 配置

请参考文档《修改系统配置使用文档》

7.2.2. debug 模式

在调试过程中,可以将将普通 tf 卡口强制转换为打印口(debug 模式),其配置和操作如下: 首先需要在 sys_config.fex 文件中包含:

包含上面设置的固件,在小机进入安卓,在 pc 运行 command 命令,输入命令 "adb reboot debug_mode",重启之后就能够从卡 0 看到打印信息。

更详细介绍和使用请参考文档 《修改系统配置使用文档》

7.3. 使用 fastboot

7.3.1. 进入 fastboot 模式

系统 SDK 中默认方式是无法进入 fastboot 的,如果在调试中想要进入 fastboot 可以修改 lichee/tools/pack/chips/sunxi/configs/default/env.cfg 文件中的 bootdelay 的值为非零值即可,单位为秒,该值影响启动内核前的等待时间,在该等待时间内从串口输入任意字符即可进入 uboot 命令环境。按照如下步骤操作:

- 1. 修改 lichee/tools/pack/chips/sunxi/configs/default/env.cfg 中的 bootdelay=3
- 2. 启动倒计时输入任意字符进入 uboot, 然后输入 fastboot 命令即进入 fastboot 模式
- 3. 在 PC 端执行 fastboot 命令即可进行 fastboot 操作
- 4. 小机端 Ctrl+C 可推出 fastboot 模式

7.3.2. fastboot 常用命令

8. Declaration

This document is the original work and copyrighted property of Allwinner Technology ("Allwinner"). Reproduction in whole or in part must obtain the written approval of Allwinner and give clear acknowledgement to the copyright owner.

The information furnished by Allwinner is believed to be accurate and reliable. Allwinner reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Allwinner does not assume any responsibility and liability for its use. Nor for any infringements of patents or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Allwinner. This datasheet neither states nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application.